

世界

# No.1の“ものづくり立国”にしよう

## 一緒に、日本を

### GO! NEXT-GENERATION ENGINEERS

私たちアルプス技研は1968年に設計事務所として創業。以来、日本のものづくりの発展と共に歩んできました。しかし、現在の日本は高度な技術を持ちながらも世界では苦戦…。  
私たちは日本を世界No.1の“ものづくり立国”にしたい。

アルプス技研だからできることがあります。私たちと世界を驚かせる仕事をしましょう！

また私たちは「人が技術を育てる」と考え創業より社員教育に力を入れてきました。

当社の経営理念は「Heart to Heart」。

社会や企業の発展も、個人の成長も技術開発も、  
人間関係が基本であり「人と人の心のつながり」を大切にしようという意味です。

この理念のもと、社員一丸“チームアルプス”として  
日本の未来を切り拓きます。

## 動画を Check!



代表取締役社長 今村 篤(いまむら あつし)

1990年新卒入社。アルプス技研正社員派遣技術者として、大手半導体製造装置メーカーに14年間勤務。メーカーの技術者よりも少しでも優れた仕事を残せるよう社内勉強会の充実を図る。2004年、本社技術部へ異動。社内教育の企画・立案、社内交流に取り組む。2009年、東海事業部長として新規開拓などを手がけ、2012年に営業推進部長に就任。経営側のマネジメントに携わる。2015年に代表取締役社長に就任。

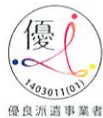
# アルプス技研

#### 会社概要

代表者 代表取締役社長 今村 篤  
 本社 〒220-6218  
 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5  
 クイーンズタワーC18階

創業 1968年7月  
 設立 1971年1月  
 上場区分 東京証券取引所市場第一部上場(証券コード:4641)  
 資本金 23億4700万円(2014年12月期末)  
 売上高 連結201億6900万円/単体175億300万円(2014年12月期)  
 社員数 連結2,800名/単体2,495名(2014年12月期末)

事業内容  
 ものづくり事業  
 ●開発・設計領域に特化したアウトソーシング事業  
 ●技術プロジェクトの受託事業  
 ●ソフトウェア開発事業  
 ●自社工場における製品開発事業



#### 営業所(20拠点)、ものづくりセンター(2拠点)

営業所 札幌、仙台、郡山、宇都宮、高崎、日立、つくば、大宮、東京、甲府、相模原、横浜、厚木、松本、名古屋、浜松、京都、大阪、広島、福岡

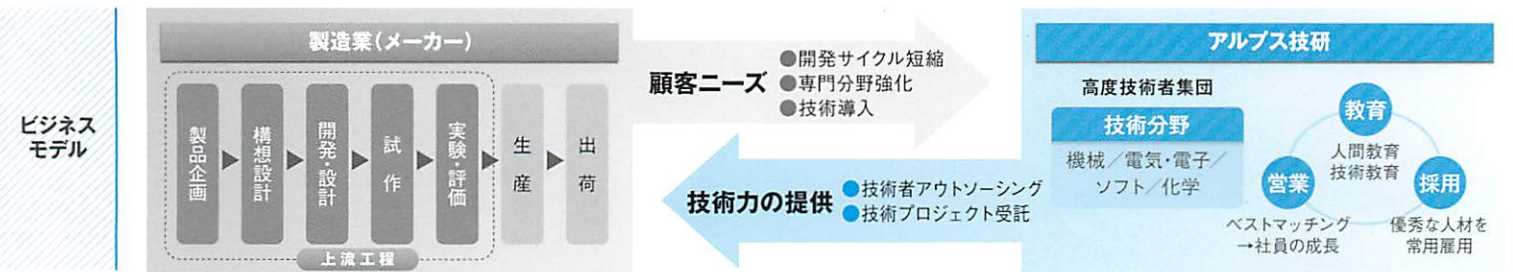
ものづくりセンター 宇都宮テクノパーク、藝科テクノパーク

受託実績 HDD製造装置設計、レーザープリンター設計、宇宙実験装置製図、自動車エンジン部品加工機械設計、高圧燃料供給装置開発、小型CCDカメラ開発、半導体製造装置開発、液晶検査装置設計 他

グループ会社 (株)アルプスビジネスサービス  
 (株)アルプスキャリアデザイン  
 愛達翔研(股)有限公司(台湾)  
 阿邁貝司機電技術(上海)有限公司(上海)

# 2017 年度新卒採用 募集要項

募集職種	技術職	機械系技術職、電気電子系技術職 ソフトウェア開発系技術職、化学系技術職	初任給 (2015年度実績)	大学院卒	230,000円
	総合職	営業職・企画業務職(人事・総務・経営企画・国際等)		大学卒	210,000円
応募資格	2017年3月に卒業(修了)見込みの方 (大学院、大学、高等専門学校、短期大学、専門学校)			専門4年卒	200,000円
				高等専門・専門3年制卒	194,000円
対象学科	技術職	機械工学系、電気電子工学系、情報工学系、材料系、 物理系、化学系、数理情報系、理学系		短大・専門2年制卒	188,000円
	総合職	全学部・全学科			
応募方法	一般応募/学校・教授推薦応募				
提出書類	履歴書(写真貼付)、成績証明書、卒業(修了)見込証明書、 健康診断書、推薦書(学校・教授推薦応募の方のみ)				
勤務地	全国各営業所及び周辺都市				
休日休暇	完全週休2日制、祝祭日、夏季、年末年始、年次有給、慶弔、育児、介護 他 年間休日125日(2016年度)				
諸手当	時間外手当、住宅手当、子供手当、通勤手当、資格取得報奨金、 役職ポスト給 他				
給与改定賞与	給与改定 年1回(7月)/賞与 年2回(6月、12月)				
社会保険	健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険				
福利厚生	企業型確定拠出年金(401K)、従業員持株会、労働組合、 団体保険、メンタルヘルス、共済会、自社保養所、 電機健保組合保養所、会員制リゾートクラブ 他				
教育研修	新入社員研修、自動車技術研修、デジタル回路研修、 組込みソフト研修、海外研修、語学研修、通信教育、eラーニング、 リーダー研修、プロジェクトマネージャー研修 他				



技術領域	機械領域	電気・電子領域	ソフトウェア領域	化学領域
自動車	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジン開発(EV、PHV、ディーゼル、ガソリン車等)</li> <li>車体外装(ドア、フェンダー、ボンネット等)の設計</li> <li>車体内装(インパネ、シート等)の設計</li> <li>トランスミッション、マフラー、ブレーキの設計・解析</li> <li>特殊車両、福祉車両、大型車両の設計</li> <li>生産設備の機械設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハイブリッド車制御デバイスの設計</li> <li>電子制御ユニット(ECU)の設計</li> <li>各種制御系マイコンの設計</li> <li>車載オーディオ、ナビゲーションの回路設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電子制御ユニット(ECU)の開発</li> <li>各種電子制御デバイスの開発</li> <li>各種制御系マイコンの開発</li> <li>車載オーディオ、ナビゲーションの開発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>次世代燃料、燃料電池の研究開発</li> <li>排気触媒の設計・解析</li> <li>樹脂部材の研究開発</li> <li>ゴム部材の研究開発</li> <li>その他自動車部品の素材研究開発</li> </ul>
デジタル家電・精密機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>AV機器の筐体設計・機構設計</li> <li>デジタルカメラの筐体設計・機構設計</li> <li>燃料電池等の外装設計・解析</li> <li>白物家電の筐体設計・機構設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AV機器のデジタル回路設計、レイアウト設計</li> <li>デジタル一眼レフ、ビデオカメラの電子回路設計</li> <li>複合機、プリンターの電子回路設計</li> <li>通信機器の電子回路設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルカメラ等の制御ソフトウェア開発</li> <li>スマートフォンの制御ミドルウェア開発</li> <li>複合機の組込みソフトウェア開発</li> <li>白物家電の組込みソフトウェア開発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃料電池の研究開発</li> <li>液晶、ディスプレイ研究開発</li> <li>複合機等のインク研究開発</li> </ul>
半導体・LSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体製造装置の機構設計</li> <li>半導体搬送装置の制御設計・設備設計</li> <li>LSI生産設備の制御設計・設備設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>システムLSI回路設計</li> <li>LSI論理回路設計、シミュレーション</li> <li>イメージセンサ性能評価・解析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体製造装置の制御ソフトウェア開発</li> <li>半導体検査装置の画像処理ソフトウェア開発</li> <li>露光装置の結像技術開発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体プロセス開発</li> <li>露光装置の開発</li> <li>新規デバイスの開発</li> </ul>
航空・宇宙	<ul style="list-style-type: none"> <li>航空機、航空機用エンジンの設計開発</li> <li>航空機用ターボエンジンの設計開発</li> <li>宇宙ステーション、人工衛星等の構造設計</li> <li>解析等・宇宙産業に関わる研究開発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宇宙ステーション、人工衛星等の搭載機器設計</li> <li>人工衛星の制御回路設計・システム設計</li> <li>航空機用通信機器のシステム設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>航空機用の制御ソフトウェア開発</li> <li>航空機エンジン、タービンの解析評価</li> <li>衛星通信ユニットの開発・解析評価</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>航空機部品の素材研究開発</li> <li>航空・宇宙関連部品解析</li> <li>真空技術の研究開発</li> </ul>
産業機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>産業用クリーン環境対応ロボットの設計開発</li> <li>各種加工、搬送用機器の設計開発</li> <li>生産ライン、各種プラント等の設備設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>産業機器、ロボットの制御回路設計</li> <li>各種加工、搬送用機器のシーケンス制御、ハードウェア設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>産業用ロボット制御ソフトウェア開発</li> <li>産業機器の画像処理ソフトウェア開発</li> <li>各種検査装置向け組込みソフトウェア開発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>騒音振動測定</li> <li>有価金属回収装置の研究開発</li> </ul>
医療	<ul style="list-style-type: none"> <li>家庭用医療機器の筐体設計・機構設計</li> <li>心電図、脳波計等装置の筐体設計・機構設計</li> <li>CT、MRI等装置の筐体設計・機構設計</li> <li>その他医療器具の設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>家庭用医療機器の電子回路設計</li> <li>心電図、脳波計等装置の電子回路設計</li> <li>CT、MRI等装置の電子回路設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>医用画像システムの開発</li> <li>電子カルテシステムの開発</li> <li>医療用機器向け組込みソフトウェア開発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>レントゲン機器の研究開発</li> <li>遺伝子検査検討・解析評価</li> <li>血液分離方法の研究開発</li> <li>内視鏡の解析評価</li> <li>有機溶剤による生態系への影響の研究開発</li> </ul>
インフラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通信号関係機器の設計・解析</li> <li>駅ホームドアの設計・解析</li> <li>パワープラントの設計・開発</li> <li>風力発電機器の設計・開発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>鉄道関連電子運動装置の電気回路、配線図等の設計</li> <li>スマートグリッドの構築</li> <li>通信基地局、基地局装置の開発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>金融機関向けシステムの開発</li> <li>鉄道関連システムの開発</li> <li>災害対応システムの開発</li> <li>社内向け業務用ソフトウェア開発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>信号用LEDの耐久性強化の研究開発</li> <li>太陽光パネルのエネルギー変換率向上研究開発</li> <li>光触媒による消臭効果の研究開発</li> </ul>

**主要取引先** IHI、アイシン精機、NEC、キヤノン、京セラ、ケーヒン、スズキ、ソニー、ダイキン工業、トヨタ自動車、デンソーテクノ、東芝、ニコン、日産自動車、パナソニック、日立製作所、富士ゼロックス、富士重工業、マツダ、三菱重工業、三菱電機等(50音順) ※その他、上場・優良企業等全国で約700社のお取引先があります

**採用関係連絡先 人事部 採用課**

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC18階  
 札幌市中央区北五条西6-2-2 札幌センタービル16階  
 仙台市太白区長町3-7-13 仙台長町ビル6階  
 名古屋市中区区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル4階  
 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビル3階  
 福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル9階

TEL 0120-75-3956  
 TEL 0120-75-3956  
 TEL 0120-98-4956  
 TEL 052-589-6595  
 TEL 0120-76-3956  
 TEL 0120-79-3956

E-mail honoya.rec@alpsgiken.co.jp  
 E-mail honoya.rec@alpsgiken.co.jp  
 E-mail tohoku.rec@alpsgiken.co.jp  
 E-mail toukai.rec@alpsgiken.co.jp  
 E-mail osaka.rec@alpsgiken.co.jp  
 E-mail kyusyu.rec@alpsgiken.co.jp